证券简称: 联瑞新材

江苏联瑞新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2025-002

■特定对象调研 ■分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观
£其他
泰康资产、嘉实基金、中泰证券等共7家机构11人次,具体
名单详见附件。
2025年11月4日-11月5日
联瑞新材会议室
董事会秘书: 柏林
证券事务代表: 李欣安
第一部分 公司基本情况介绍 公司 41 年始终致力于功能性填料行业产品的研发、制造 和销售,是国内行业龙头企业,拥有在功能性先进粉体材料领 域独立自主的系统化知识产权。公司是国家高新技术企业、国 家首批专精特新"小巨人"企业、国家制造业单项冠军示范企 业、国家知识产权优势企业。 公司主要产品为功能性先进粉体材料,涵盖微米级和亚微 米级角形粉体、微米级至纳米级球形粉体以及其他超微粒子和 液态填料等,具有高纯度、高绝缘、低线性膨胀系数、高导热 性、低介电损耗、低放射性等特点。产品广泛应用于芯片封装 用环氧塑封材料(EMC)、液态塑封材料(LMC)、颗粒状 塑封材料(GMC)、底部填充材料(UF)、电子电路基板(CCL)、 积层胶膜(BF)、导热材料、特种胶黏剂、蜂窝陶瓷载体以

报告期内,公司持续聚焦高端芯片(AI、5G、HPC等)封装、异构集成先进封装(Chiplet、HBM等)、新一代高频高速覆铜板(M7、M8、M9等)、新能源汽车用高导热热界面材料、先进毫米波雷达等下游应用领域的先进技术,深化纳米级球形二氧化硅、高性能球形二氧化钛、先进氮化物粉体等功能性粉体材料的研究开发及应用推广,持续推出多种规格低 CUT 点Low α 微米/亚微米球形二氧化硅、球形氧化铝粉,高频高速基板用低损耗/超低损耗球形二氧化硅,热界面材料用高导热微米/亚微米球形氧化铝粉,技术储备 20 余年的液相制备法球形二氧化硅也正受益于高速基板的发展机遇,产品认证速度不断加快。公司高阶产品营收占比呈上升趋势,技术壁垒与品牌价值在客户信赖中持续提升。

2025年前三季度,公司实现营业收入 8.24 亿元,同比增长 18.76%;实现归属于上市公司股东净利润 2.20 亿元,同比增长 19.01%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2.03 亿元,同比增长 19.27%。

第二部分 提问回答

问题 1: 从第三季度来看产品结构有哪些变化。

答: AI 等技术的迅猛发展直接推动高性能服务器、存储等市场快速扩张,进而带动高性能高速基板、先进封装等领域的市场需求显著增长。公司第三季度球形产品整体环比继续保持增长,其中 Low a 系列产品、液相制备法球形二氧化硅、高温氧化法球形二氧化硅等高性能产品环比快速增长,推动产品结构持续优化,毛利率稳步提高。

问题 2: 公司高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目,一期预计建成时间。

答: 为满足快速增长的市场需求,公司正持续加快项目建设,

一期预计 2026 年一季度建成试生产。

问题 3: 公司近期产品价格是否有所上升。

答:基于与客户构建的长期战略合作伙伴关系,公司产品价格保持相对稳定状态。

问题 4: 公司是否有并购计划。

答:公司自1984年创建以来,始终专注于功能性先进粉体材料领域,在深耕主业的基础上,公司会根据未来的发展战略及市场需求等综合考虑,我司未来如有涉及收购等任何与公司发展相关的重大信息,公司将依法依规履行信息披露义务。

第三部分 总结

通过会议问答的方式,公司解答了调研机构人员心中的问题以及调研人员对公司感兴趣的问题,调研机构人员对公司有了更多的了解和认识,对公司的产品表示认可,对公司未来的发展表示乐观,公司受到了调研机构人员的一致好评。

接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时要求调研机构签署承诺书。

附件清单(如有) 详见附件

参会机构及人员名单

序号	单位名称
1	中泰证券股份有限公司
2	泰康资产管理有限责任公司
3	嘉实基金管理有限公司
4	上海盛宇股权投资基金管理有限公司
5	上海理成资产管理有限公司
6	浙商证券股份有限公司
7	亚太财产保险有限公司